

2025年半导体所拟许可专利情况公示

公示时间：2025年11月20日至2025年12月4日 联系人：曹永胜 邮箱：yscao@semi.ac.cn 电话：82304880

序号	合同名称	专利名称	发明人	专利号	所属研究组	研究组负责人	转化形式	拟转化的公司	合同金额（万元）
1	知识产权许可协议	一种用于量子密钥分发的编码芯片	李骁；安俊明；王亮亮；王玥；张家顺；任梅珍；尹小杰；吴远大	ZL201910692920.7	PLC光波导集成芯片研究及产业化研究组	安俊明	专利许可	北京鹈鸟科技有限公司	10
2	知识产权许可协议	多层三维光连接结构	李绍洋；王玥；王亮亮；吴远大；安俊明	ZL202110439104.2	PLC光波导集成芯片研究及产业化研究组	安俊明	专利许可	北京摩尔芯光科技有限公司	10